



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

## 稳懋半导体公告 2014 年第三季财务报告

2014 年 11 月 12 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(12)日公告 2014 年第三季财务报告。

### 2014 年第三季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 30.69 亿元，较前季增加 25%
- ◆ 本季合并毛利率为 37.0%，较前季增加 2 个百分点；  
本季营业净利率 28.2%，较前季增加 5.1 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 8.65 亿元，较前季增加 52%
- ◆ 本季税后净利为新台币 7.53 亿元，较前季增加 71%；  
每股盈余为新台币 1.02 元，前季为新台币 0.59 元
- ◆ 前三季合并营收为新台币 71.97 亿元，每股盈余为新台币 1.90 元

### 2014 年第四季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第四季营收及净利将会是全年季度次高水平，主要是反映季节性因素而较第三季下滑。
- ◆ 第四季毛利率可望维持在第二季的水平之上，主要是公司持续致力于产品多样化的成效。

## 管理者评论

“我们很高兴看到第三季有很好的营运表现，第三季的营收较第二季成长 25%，主要是客户因季节性的需求及新产品的问市而强劲拉货。

第三季毛利率达上柜后的新高点来到 37%，主要是因为客户端的强劲需求及公司持续致力于产品组合优化的成效。第三季非手机相关的营收占总营收 15-20%，反观去年同期只有 10-15%，凸显我们在分散产品营收的努力。而营业净利率也大幅提高至 28.2%，再度显现我们经营绩效的持续改善。

对于未来展望，我们预期第四季营收及净利将会是今年次高的季度。我们也相信在公司持续致力于产品多样化策略的同时，第四季的毛利率可望维持第二季的水平之上。基于客户目前的状况，我们对未来需求保持审慎乐观的态度。”

---

## 关于稳懋半导体

稳懋半导体是领先全球的专业砷化镓晶圆代工服务公司。稳懋拥有超过 15 年的砷化镓晶圆代工经验，总部位于林口华亚科技园区，现有超过 1,400 名员工，并通过 ISO9001/14001 认证。稳懋拥有完整的技术团队，在微波无线宽带通讯领域中，提供全面的制程技术蓝图及制造能力。稳懋产品线可满足 50 MHz 至 100 GHz 内各种不同频带无线传输系统的应用，包含智能型手机、行动通讯基础设施、光纤通讯、有线电视(CATV)及车用市场等领域。

---

## 免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。